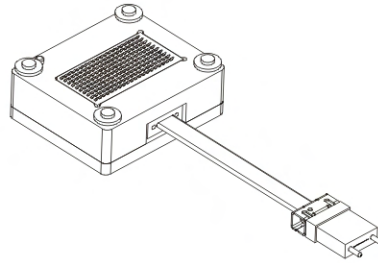


压接 200 PIN封装系列光模块



产品简介

- 传输速率10.3125Gbps，可向下兼容到1.25Gbps；
- 多路并行传输；
- 工作温度范围：-40°C ~ 85°C；
- 具有电辐射小、抗干扰能力强等特点；
- 高可靠设计，性能稳定；
- 广泛应用于光背板传输、并行光互联、机载光交换等系统；

典型产品

传输速率	产品名称
10.3125G向下兼容到1.25G	十二路接收十二路发射并行光模块
10.3125G向下兼容到1.25G	二十四路并行光发射模块（可开发）
10.3125G向下兼容到1.25G	二十四路并行光接收模块（可开发）

十二路接收十二路发射并行光模块：HF-BG85X-1212-IT

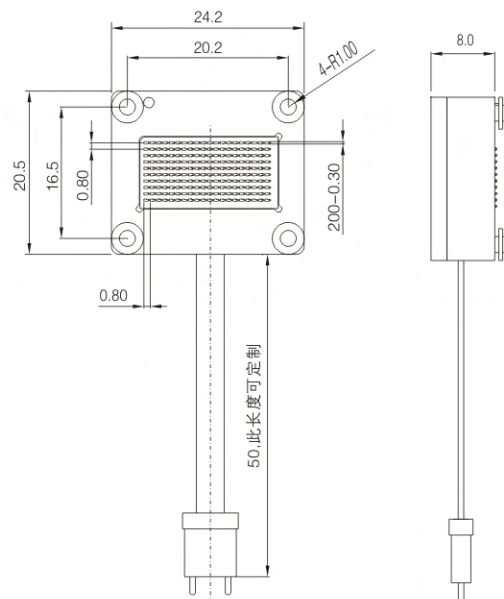
功能概述

- 12路发送、12路接收并行光纤通道；
- 压接200 Pin封装；

主要性能指标

典型传输速率：10.3125Gbps
 接口类型：MT/MPO
 中心波长：850nm
 平均发送光功率：-7 ~ 2 dBm
 接收灵敏度：≤ -9.5 dBm
 电源电压：DC 3.3V

外形尺寸



订购信息

产品名称	型号	连接器方式	工作温度	波长
十二路接收十二路发射并行光模块	HF-BG85X-1212-IT	MT	-40°C ~ 85°C	收发波长：850nm